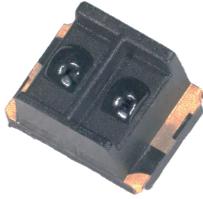


KR5470



反射型フォトセンサ Photo Reflector

NEW



概要 Description

KR5470 は、小型トランジスタ出力の反射型フォトインタラプタです。

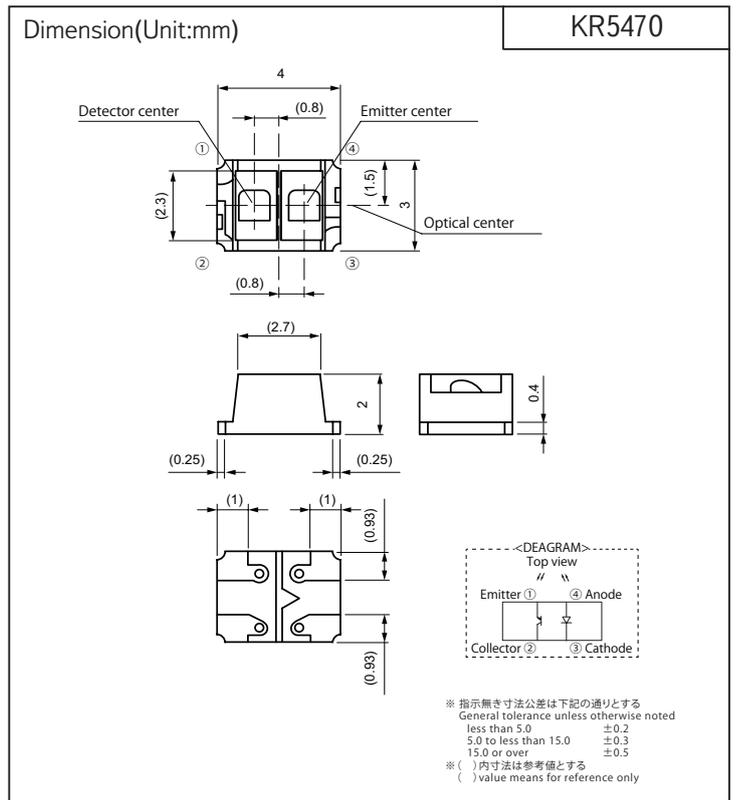
Model KR5470 consist of an Infrared LED and a Photo transistor.

特長 Feature

- ・ 小型パッケージ
- ・ 面実装対応タイプ
- ・ 焦点距離：3mm
- ・ 可視光カットタイプ
- ・ Compact Size
- ・ Surface Mount Type(SMT), reflow soldering
- ・ Optimal Sensing Distance:3mm
- ・ Visible light cut resin to prevent

用途 Application

- ・ 対象物の有無あるいは動きの検出
- ・ 例：プリンタ、光ストレージ機器
- ・ Detection of object presence or motion
- ・ Example:printer,optical storage

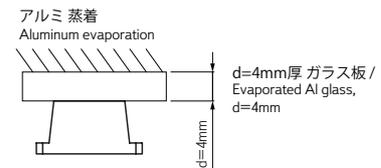


最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C **]

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	順電流 Forward Current	IF	50	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	6	V
	許容損失 Power Dissipation	PD	75	mW
出力 Output	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCEO	35	V
	エミッタ・コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	6	V
	コレクタ電流 Collector Current	IC	20	mA
	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	Pc	75	mW
全許容損失 Total power dissipation	Ptot	100	mW	
動作温度 Operating Temperature	Topr	-25 ~ +85	°C	
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-40 ~ +100	°C	
半田付温度 Soldering Temperature ※1	Tsol	260	°C	

Fig.1 光電流測定配置図

Test Condition and Arrangement for Collector Current



- ※ 1. For 5s or less
- ※ 2. 反射物無し
- ※ 1. For 5s or less
- ※ 2. Without reflective object.

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics (KR5470)

[Ta=25°C **]

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit	
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA	—	1.2	1.4	V	
	逆電流 Reverse Current	IR	VR=6V	—	—	10	μA	
出力 Output	暗電流 Collector Dark Current	ICEO	VCE=20V	—	1	100	nA	
伝達特性 Transfer characteristics	光電流 Collector Current	IC	IF=4mA, VCE=2V Fig.1	60	—	410	μA	
	漏れ電流 Leak Current ※2	ILEAK	IF=4mA, VCE=2V	—	—	700	nA	
	応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	tr	VCE=2V, IC=100μA	—	20	100	μs
		下降 Fall Time	tf	RL=1kΩ, d=4mm	—	20	100	

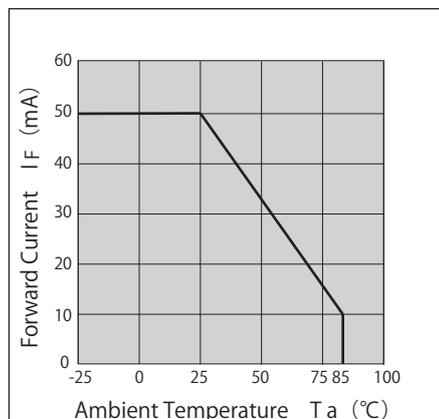
** : Ta=25°C unless otherwise noted

KR5470

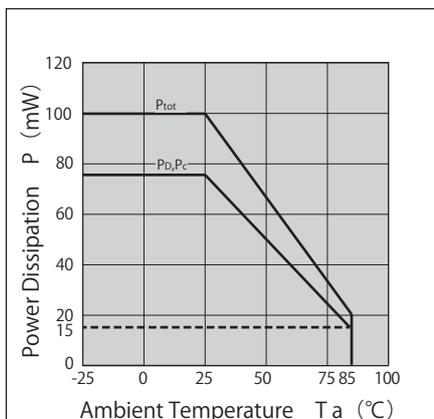
定格・特性曲線
Characteristics

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください
Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

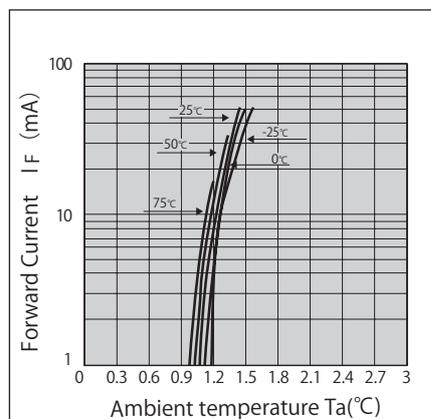
順電流低減曲線



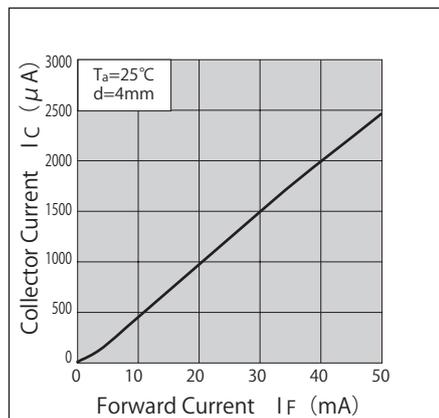
許容損失低減曲線



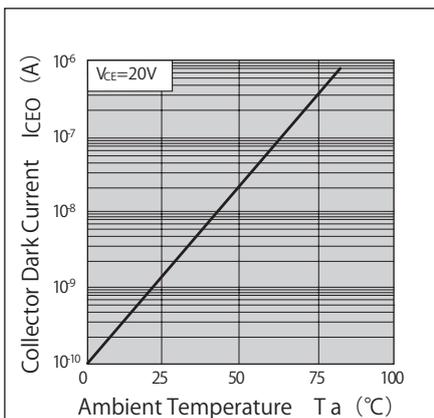
順電流—順電圧特性 (代表例)



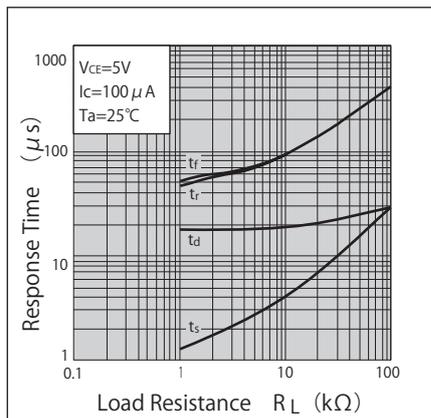
光電流—順電流特性 (代表例)



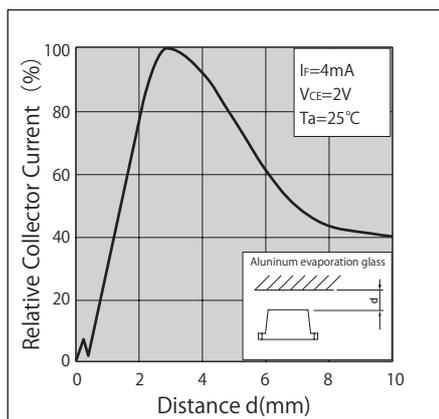
暗電流—周囲温度特性 (代表例)



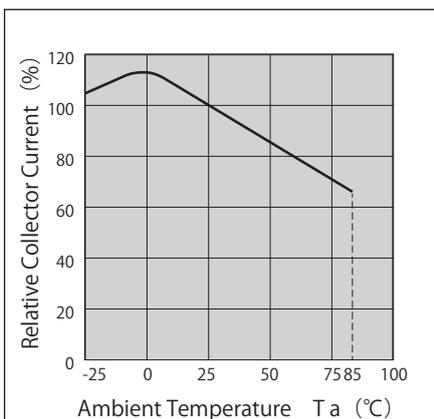
応答時間-負荷抵抗特性 (代表例)



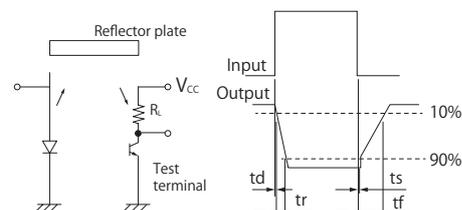
相対光電流-距離特性 (代表例)



相対光電流-周囲温度特性 (代表例)



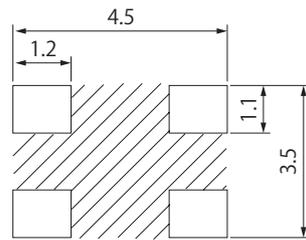
応答時間測定回路



- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

KR5470

●推奨ランドパターン／Recommended pattern



(単位／Unit:mm)

寸法公差 ±0.1 / measure tolerance :±0.1

//// 部はショートの原因になる恐れがありますので、パターン配線しないでください。

//// area : Please do not apply the pattern wiring to avoid the possibility of short circuit.

はんだ量について、製品パッケージと基板間にある端子配線パターンまではんだのなじみがあると信頼性低下となりますので、はんだのなじみ範囲は製品端子側面部までとなるように検討の上、はんだ量を設定ください。

Regarding amount of solder, if there is solder leakage in terminal wiring pattern between PCB and housing main body, the reliability will be deteriorated.

Please check the proper amount of solder in advance not to have solder leakage into terminal wiring pattern between PCB and housing main body.

■取り扱い上の注意／Manufacturing Guidelines

●保管および開封後の処理／Storage and management after open

保管条件／Storage condition

正規包装状態(防湿包装)で、温度:5~30℃ 湿度:70%RH以下
Storage temp.: 5 to 30°C, Storage humidity: 70%RH or less at regular packaging.

防湿包装開封時の注意事項／Treatment after opening the moisture-proof package

開封後は温度5~25℃、湿度60%RH以下の条件下で2日以内に実装処理願います。
開封後長期間の保管が必要な場合は、ドライボックスを使用するか、市販のシーラー等により乾燥剤とともに防湿包装内に再密封し、温度5~30℃、湿度70%RH以下の環境に保管し、2週間以内に実装処理ください。

After opening, you should mount the products while keeping them on the condition of 5 to 25°C and 60%RH or less in humidity within 2 days.

After opening the bag once even if the prolonged storage is necessary, you should mount the products within two weeks.

And when you store the rest of products you should put into a DRY BOX. Otherwise after the rest of products and silicagel are sealed up again, you should keep them under the condition of 5 to 30°C and 70%RH or less in humidity.

実装前のベーキング(乾燥)処理／Baking before mounting

上記の処理が実施できなかった場合は、ベーキング処理を行うことにより実装を行うことが出来ます。
但しベーキング処理は1回までにて使用してください。

When the above-mentioned storage method could not be executed, please process the baking treatment before mounting the products.
However the baking treatment is permitted within one time.

推奨条件: 125℃、16~24時間
Recommended condition : 125°C, 16 to 24 hours

※ベーキング処理を行う場合は、製品が包装されたままでは行えません。製品を基板に仮止めした状態か、又は、金属トレイに移し替えて行ってください。

※Do not process the baking treatment with the product wrapped. When the baking treatment processing, you should move the products to a metallic tray or fix temporarily the products to substrate.

- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

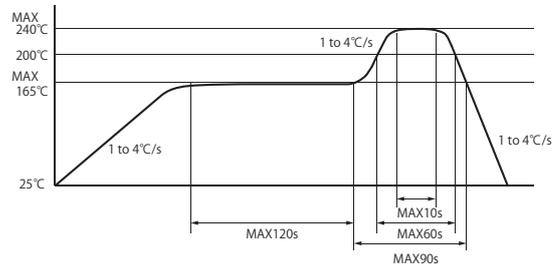
KR5470

●はんだ付け／Soldering Method

リフローはんだ付け／Reflow Soldering

リフローはんだ付けの場合は次に示す温度プロファイル以下の温度、時間で1回に限り行ってください。

Reflow soldering should follow the temperature profile shown below. Soldering should not exceed the curve of temperature profile and time. Please solder within one time.



その他の注意事項／Other notice

はんだ付け時およびはんだ付け直後は、パッケージとリードピンに熱的・機械的な外力が加わらない様、注意願います。
なお、実装条件(はんだ、フラックス、温度、時間など)によっては想定外の事象が生じる場合がありますので、実機にて確認のうえご利用ください。

Please take care not to let any external force exert on lead pins.

Please test the soldering method in actual condition and make sure the soldering works fine, since the impact on the junction between the device and PCB varies depending on the cooling and soldering conditions.

■包装仕様／Package specification

●テーピング包装／Tape and Reel package

包装材料／Package materials

リール:PS製／Reel:PS

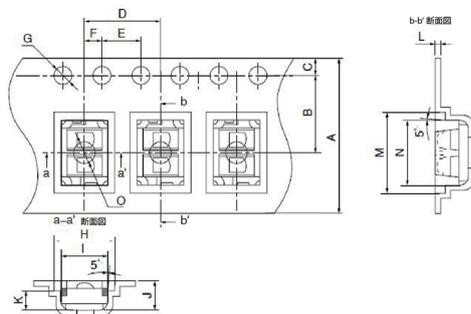
包装方法／Package method

部品封入後(1000個/リール)のリールをアルミラミネート袋に入れ、封じた後、外装ケースに入れる(5袋/ケース)。

1000 pcs of products shall be packaged in a reel. One reel is encased in aluminum laminated bag.

After sealing up the bag, it encased in one case (5 bags/case).

キャリアテープ構造及び寸法／Carrier tape structure and Dimensions

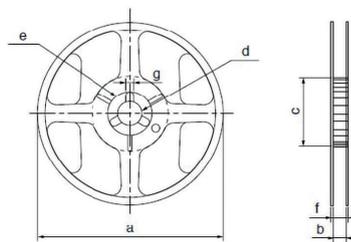


寸法表／Dimensions List

(単位:mm)／(Unit:mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
12 ^{±0.3}	5.5 ^{±0.05}	1.75 ^{±0.1}	8 ^{±0.1}	4 ^{±0.1}	2 ^{±0.1}	Φ1.55 ^{±0.05}	5.2 ^{±0.1}
I	J	K	L	M	N	O	
3.2 ^{±0.2}	2.2 ^{±0.1}	1.2 ^{±0.1}	0.3 ^{±0.05}	6.3 ^{±0.1}	4.2 ^{±0.2}	Φ1.6 ^{±0.1}	

リール構造及び寸法／Reel structure and Dimensions

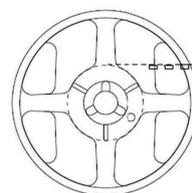


寸法表／Dimensions List

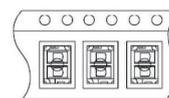
a	b	c	d
180 ^{±1.5}	13 ^{±1.0}	60 ^{±0.5}	Φ13 ^{±0.2}
e	f	g	
Φ21 ^{±0.8}	15.4 ^{±1.0}	2 ^{±0.3}	

(単位:mm)／(Unit:mm)

部品封入方向／Direction of product insertion



引き出し方向／Pull-out direction



(員数:1000個/リール)／(Packing:1000pcs/reel)

保管方法／Storage method

保管は下記の条件にて行ってください。

Storage conditions should follow the condition shown below.

保管温度:5~30°C／Storage temperature:5 to 30°C

湿度:70%RH以下／Storage humidity:70%RH or less

- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ A Customized design available on request.

- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ Specifications are subject to change without notice.